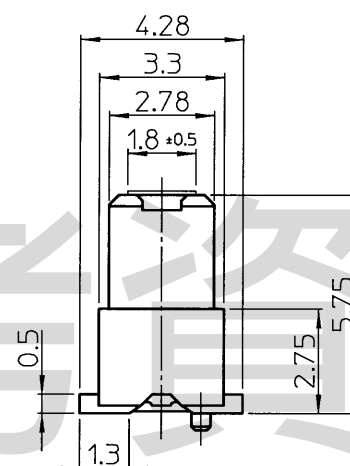
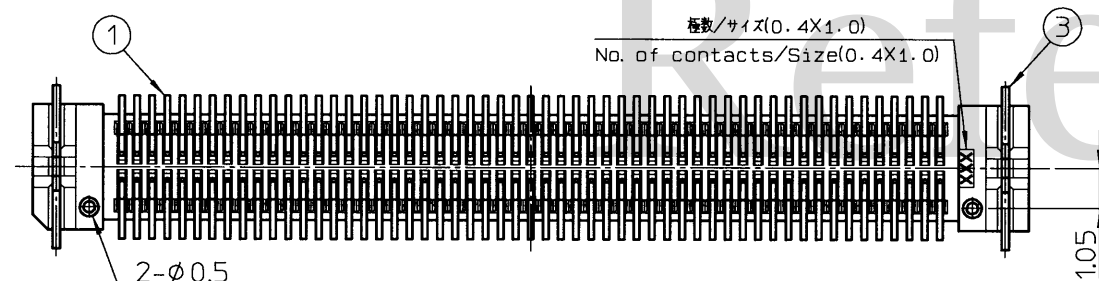
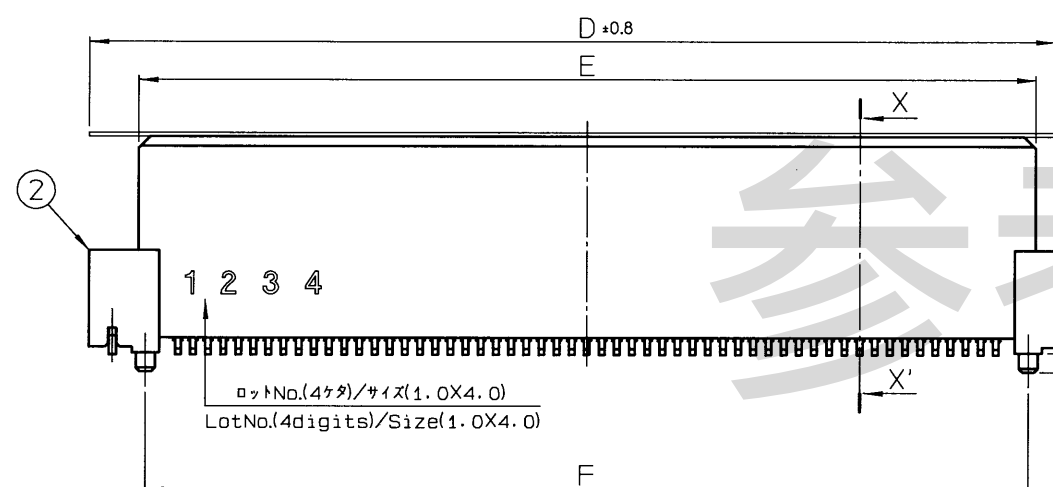
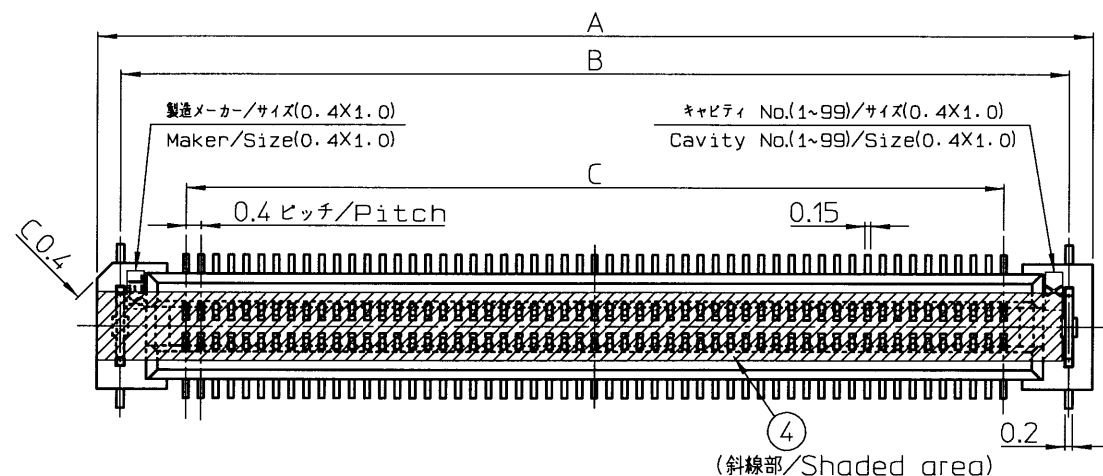


P3C737

・ON

極数/No.	A	B	C	D	E	F
080	20.3	19.06	15.6	19.5	17.7	17.32
200	44.3	43.06	39.6	43.5	41.7	41.32

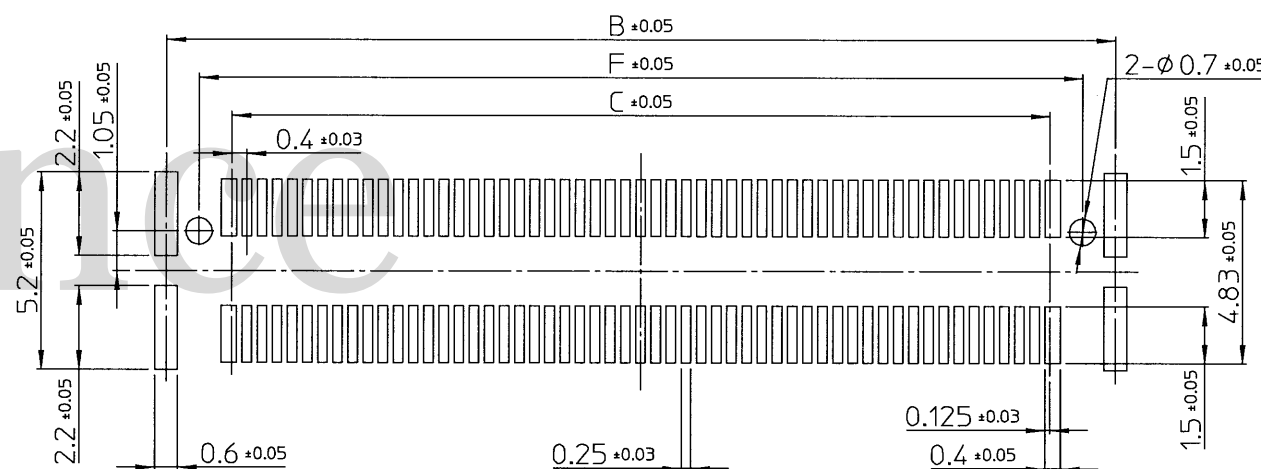
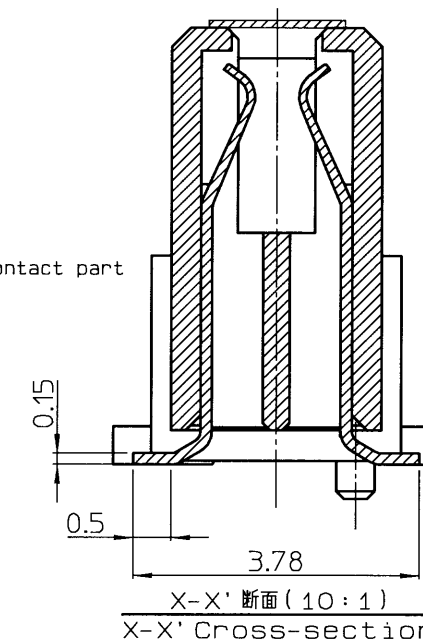


NOTES

- 指定無き寸法公差/Unless otherwise specified, tolerances shall be.
0~10未満/Less than 10 ± 0.2
10~50/10~50 ± 0.25
- コプラナリティ/Coplanarity
コンタクト及び固定金具のテール部のバラツキ:0.1以下
/Variation of tail in contact and retention clip:0.1MAX.
- 本図はDU11-110SB-7-Tで記載したものである。
/This drawing is based on DU11-110SB-7-T.

DU10-□□□SB-7-T

- 防塵テープ付き/With dustproof tape
- スタック高さ/Stacking height
7:7mm
- 接触部金メッキ厚/Gold plating thickness on contact part
B:0.1μm以上/0.1μm or more
- テール形状/Shape of Tail
S:ストレートタイプ/Straight Type
- 極数/Number of contacts
080:80極/80pin 200:200極/200pin
- シリーズ名/Series name
DU11:プラグ ボス有り/Plug with Boss



参考基板設計要領 (コネクタ搭載面)

A reference drawing of P.W.B (Connector mounting side)

④	防塵テープ /Dustproof tape	1	ポリイミド/Polyimide	t=0.08 茶褐色/Brown
③	固定金具 /Retention clip	2	銅合金 /Copper alloy	ニッケルメッキ下地, 錫めっき2μm以上 /Under plating Nickel, Tin2μm or more
②	インシュレータ /Insulator	1	LCP(UL94V-0)黒 ガラス繊維入り /Glass-filled L.C.P.(UL94V-0),Black	
①	コンタクト /Contact	極数 /No. of contacts	銅合金 /Copper alloy	ニッケルメッキ下地, Au0.1μm以上(接触部), Au0.03μm以上(テール部) /Under plating Nickel, Au0.1μm or more(contact area), Au0.03μm or more(tail area)
No.	品名 /Part name	数量 /Quantity	材質/Material	仕上げ/Finish

△ ×				
△ ×				
△ ×				
Nov.18,2016	A. Kasuga	M. Kobayashi	J. Tanaka	品種追加/Added part number.
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY Y. Igari	DATE Jun.16,2014	CHECKED BY A. Kasuga	DATE Jun.16,2014
			M. Suzuki	DATE Jun.16,2014
			SCALE 5:1	UNIT mm
MATERIAL	TITLE			KEL CORPORATION
FINISH	DU10-□□□SB-7-T			DRAWING No. P3C737
				REVISION 3